



2024年5月10日

各位

上場会社名 メック株式会社
代表者 代表取締役社長 前田 和夫
 (コード番号 4971 東証プライム市場)
問合せ先責任者 コーポレートコミュニケーション室 松下 綾
 (TEL 06-6401-8160)

(開示事項の変更) 新たな国内拠点「北九州工場 (仮称)」の進捗について

当社は、本日開催の取締役会において、2023年9月22日付「(開示事項の経過) 新たな国内拠点「北九州工場 (仮称)」の進捗について」にて公表しました内容について変更することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社の製品技術は、電子基板・部品の製造工程に使用され、特に、半導体を搭載するパッケージ基板製造工程の一部においては世界的に高いシェアを獲得しております。半導体・デジタル産業の拡大・発展が進むなか、今後の事業拡大を見据え生産能力を確保し顧客への供給責任を果たすため、既存工場において生産能力を増強し、さらには新工場建設に向け準備を重ねております。このような状況のもと、中長期戦略を見据え、当社が関わる市場環境や技術動向により適した設計への変更を実施するため、着工および稼働開始時期、総投資額を変更することといたしました。

2. 事業計画の概要

(1) 名	称	メック株式会社 北九州工場 (仮称)
(2) 所	在 地	福岡県北九州市若松区向洋町10番
(3) 敷	地 面 積	29,889 m ²
(4) 着	工 時 期	2024年8月 (予定)
(5) 総	投 資 額	約47億円 (土地取得費含む)
(6) 投	資 計 画	自己資金および負債調達による充当 (予定)
(7) 生	産 能 力	約30,000t/年 (予定)
(8) 新	規雇用従業員数	10~20名 (予定)
(9) 稼	働 開 始 時 期	2025年10月 (予定)

3. 変更の内容

変更箇所は__を付して、記載しております。

(4) 着工時期	(変更前) 2024年 <u>4</u> 月 (予定)	(変更後) 2024年 <u>8</u> 月 (予定)
(5) 総投資額	(変更前) 約 <u>40</u> 億円 (土地取得費含む)	(変更後) 約 <u>47</u> 億円 (土地取得費含む)

(9) 稼働開始時期

(変更前) 2025年7月(予定)

(変更後) 2025年10月(予定)

4. 今後の見通し

本件が当期(2024年12月期)の業績に与える影響は軽微であります。なお、今後開示が必要な情報が発生した場合は速やかに開示いたします。

以 上